

# 中国科学院半导体研究所

## 拟投资山东华科半导体研究院有限公司

### 情况公示

根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、国务院《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》、《中国科学院关于新时期加快促进科技成果转移转化指导意见》等相关法律法规规定，经研究所所务会批准，半导体研究所拟以科技成果作价入股的形式，投资山东华科半导体研究院有限公司，现将相关情况予以公示：

#### 一、投资用科技成果及作价情况

半导体研究所拟以 5 项集成电路布图设计和 3 项软件著作权等 8 项知识产权，投资山东华科半导体研究院有限公司，情况如下表：

序号	内容或名称	登记号	类型	申请日期	取得日期
1	集成带隙温度传感器和 AD 转换器的温度传感器芯片	BS.15550486X	集成电路布图设计	2015.05	2015.08
2	IIC 接口的温度传感器和监控器的电路芯片	BS.175530548	集成电路布图设计	2017.08	2017.09
3	12 位 SPI 接口数字温度传感芯片	BS.185573029	集成电路布图设计	2018.12	2019.02
4	单线温度传感芯片	BS.185572618	集成电路布图设计	2018.11	2019.02
5	高精度低噪声 CMOS 运算放大器	BS.185573010	集成电路布图设计	2018.12	2019.02
6	基于查找表的烧录位自动选择软件	2016SR084805	软件著作权	2016.01	2016.04
7	TC7301 评估软件	2016SR196550	软件著作权	2016.06	2016.07
8	wafer 管芯数量及成本估算软件	2016SR159523	软件著作权	2016.04	2016.06

上述知识产权经过了北京北方亚事资产评估事务所的资产评估（评估报告：北方亚事评报字[2019]第 01-493 号），评估基准日为 2019 年 7 月 31 日，评估价值为人民币 4000.00 万元。

经与山东华科半导体研究院有限公司全体股东共同协商，半导体研究所拟以上述 8 项知识产权作价人民币 4000.00 万元，投资山东华科半导体研究院有限公司，入资后占有公司 40% 股权。

## 二、研发团队奖励情况

半导体研究所在入资山东华科半导体研究院有限公司、取得公司 4000 万元股权后，将其中的 2500 万元股权，奖励给固态光电信息技术重点实验室李文昌研发团队。

三、公示期间：2019 年 9 月 16 日-2019 年 10 月 10 日

如对上述出资作价、奖励情况存有异议，请在公示期间内以书面方式，实名向研究所投资资产管理委员会反映。

联系电话：010-82304042（投资资产管理委员会办公室）

联系人：石砥

2019 年 9 月 16 日